



# 正基科技股份有限公司

AMPAK Technology Inc.

## Test Report list

產品名稱 Description: GB9662\_MAC\_SC-268\_F (HF)

產品料號 Product No.: 99P-W01-0060R

Data:2012/05/10

No	Part	Location	Cd	Pb	Hg	Cr+6	PBB	PBDE	Br	Cl	Report Number	Report Date	Remark
1	PCB	PP	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	508	CE/2012/12981	2012/1/18	
		Core	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	138	CE/2012/12983	2012/1/18	
		Copper foil	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	KA/2012/40400	2012/4/19	
		Au	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2012/23555	2012/2/23	
		Ni	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	--	--	CE/2011/44947	2011/5/20	
		Solder Mask	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	71	134	CE/2011/52954 CE/2012/10037	2011/5/20 2012/01/05	
2	Solder		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	10261308(1) 10261308(1a)	2012/2/14	
3	IC RF	The supplier(BROADCOM) did not have the test report (SGS REPORT) but warranty letter for replacement.											
4	RF Switch		N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/C3858	2011/12/28	
5	Capacitor COG type	Ceramic	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2012/030026 JP/2012/030027	2012/3/27	
		Inner Electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/50047 CE/2011/50048	2011/5/10	
		Outer Electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2011/100269 JP/2011/100270	2011/10/24	
		Plating 1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84382A CE/2011/84383A	2011/9/9	
		Plating 2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84384A CE/2011/84385A	2011/9/9	
6	Capacitor X5R type	Ceramic	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	73	JP/2012/030035 JP/2012/030036	2012/3/27	
		Inner Electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2012/010433 JP/2012/010435	2012/1/30	
		Outer Electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2012/010434 JP/2012/010436	2012/1/30	
		Plating 1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84382A CE/2011/84383A	2011/9/9	
		Plating 2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84384A CE/2011/84385A	2011/9/9	
7	Ferrite bead	Ceramic	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2012/23950 CE/2012/23951	2012/2/29	
		Inner electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2011/100271 JP/2011/100272R1	2011/10/24	
		Outer electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2011/100269 JP/2011/100270	2011/10/24	
		Plating Ni	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84382A CE/2011/84383A	2011/9/9	
		Plating Sn	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84384A CE/2011/84385A	2011/9/9	
8	Inductor	Ceramic	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/90459 CE/2011/90460	2011/9/9	
		Inner electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2011/100271 JP/2011/100272R1	2011/10/24	
		Outer electrode	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	JP/2011/100269 JP/2011/100270	2011/10/24	
		Plating Ni	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84382A CE/2011/84383A	2011/9/9	
		Plating Sn	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/84384A CE/2011/84385A	2011/9/9	
9	Filter	Powder glass	N.D	56	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/71296	2011/7/14	
		Solder	N.D	17	N.D	Negative	N.D	N.D	--	--	CE/2011/C5565	2012/1/5	
		Silver paste	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2012/20217	2012/2/6	
		Nickel	N.D	N.D	N.D	Negative	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2012/20670	2011/2/9	
10	Resistor		N.D	2340	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2011/93081D	2011/10/6	Exemption:Lead in glass of cathode ray tubes,electronic components and fluorescent tubes.
11	Shield cover		N.D	N.D	N.D	Negative	N.D	N.D	N.D	N.D	CE/2012/10440	2012.01.09	